

BC260Y-CN

硬件设计手册

NB-IoT 模块系列

版本: BC260Y-CN_硬件设计手册_V1.0

日期: 2020-04-26

状态: 临时文件



上海移远通信技术股份有限公司始终以为客户提供最及时、最全面的服务为宗旨。如需任何帮助,请随时联系我司上海总部,联系方式如下:

上海移远通信技术股份有限公司

上海市闵行区田林路 1016 号科技绿洲 3 期(B区) 5 号楼 邮编: 200233

电话: +86 21 51086236 邮箱: info@quectel.com

或联系我司当地办事处,详情请登录:

http://www.quectel.com/cn/support/sales.htm

如需技术支持或反馈我司技术文档中的问题,可随时登陆如下网址:

http://www.quectel.com/cn/support/technical.htm

或发送邮件至: support@quectel.com

前言

上海移远通信技术股份有限公司提供该文档内容用以支持其客户的产品设计。客户须按照文档中提供的规范、参数来设计其产品。由于客户操作不当而造成的人身伤害或财产损失,本公司不承担任何责任。在未声明前,上海移远通信技术股份有限公司有权对该文档进行更新。

版权申明

本文档版权属于上海移远通信技术股份有限公司,任何人未经我司允许而复制转载该文档将承担法律责任。

版权所有 ©上海移远通信技术股份有限公司 2020, 保留一切权利。

Copyright © Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. 2020.



文档历史

修订记录

版本	日期	作者	变更表述
1.0	2020-04-26	葛文堑/吴灿/梁维	初始版本



目录

文材	档历史	2
目表	录	3
表材	格索引	5
图月	片索引	6
1	引言	-
1	51言	
2	综述	9
	2.1. 主要性能	10
	2.2. 功能框图	
	2.3. 开发板	12
3	应用接口	13
	3.1. 引脚分配	
	3.2. 引脚描述	
	3.3. 工作模式	
	3.4. 省电模式(PSM)	19
	3.5. 电源设计	
	3.5.1. 引脚介绍	20
	3.5.2. 供电参考电路	20
	3.6. 开机/关机	21
	3.6.1. 开机	21
	3.6.2. 关机	22
	3.6.3. 复位模块	22
	3.6.4. 下载模式	23
	3.7. 串口	24
	3.7.1. 主串口	
	3.7.2. 调试串口	
	3.7.3. 串口应用	
	3.8. USIM 接口	
	3.9. ADC 接口	
	3.10. RI 信号	
	3.11. 网络状态指示*	30
4	天线接口	32
	4.1. 引脚定义	32
	4.2. 工作频率	32
	4.3. 射频天线参考电路	33
	4.4. 射频信号线 Layout 参考指导	33
	4.5. 天线要求	35
	4.6. RF 输出功率	36
	4.7. RF 接收灵敏度	36



5	电气性	挂能和可靠性	37
	5.1.	工作和存储温度	37
	5.2.	耗流	37
	5.3.	静电防护	38
6	机械尺	रेनं	40
	6.1.	模块机械尺寸	40
	6.2.	推荐封装	42
		模块俯视图/底视图	
7	存储、	生产和包装	44
	7.1.		44
	7.2.	生产焊接	45
		包装	
8	附录 4	A 参考文档及术语缩写	48



表格索引

表 1:	BC260Y-CN 支持的频段	9
表 2:	模块主要性能	. 10
表 3:	I/O 参数定义	. 15
表 4:	引脚描述	. 15
表 5:	Modem 工作模式	. 18
表 6:	电源引脚	. 20
表 7:	复位引脚	. 22
表 8:	串口引脚定义	. 24
表 9:	USIM 接口引脚定义	. 28
表 10:	ADC 接口引脚定义	. 29
表 11:	RI 信号状态	. 30
表 12:	NETLIGHT 的工作状态	. 30
表 13:	RF 天线引脚定义	. 32
表 14:	模块工作频率	. 32
表 15:	天线插入损耗要求	. 35
表 16:	天线参数要求	. 35
表 17:	模块传导功率	. 36
表 18:	单传下的 RF 传导灵敏度(吞吐量 ≥ 95%)	. 36
表 19:	128 次重传下的 RF 传导灵敏度(吞吐量 ≥ 95%)	. 36
表 20:	工作和存储温度范围	. 37
表 21:	模块耗流(3.3 V VBAT 供电)	. 37
表 22:	ESD 性能参数(温度: 25 ℃,湿度: 45%)	. 39
表 23:	推荐的炉温测试控制要求	. 45
表 24:	参考文档	. 48
表 25:	术语缩写	. 48



图片索引

图	1:	功能框图	.11
图	2:	引脚分配图	14
图	3:	功耗参考示意图	19
图	4:	PSM 唤醒时序	20
图	5:	VBAT 输入端参考电路	21
图	6:	开机时序	21
图	7:	关机时序	22
图	8:	开集驱动参考复位电路	23
图	9:	按键复位参考电路	23
图	10:	BOOT 参考电路	24
图	11:	主串口连接方式示意图	25
		调试串口参考设计	
图	13:	电平转换参考电路(电平转换芯片)	26
		电平转换参考电路(晶体管)	
		RS-232 接口匹配示意图	
		6-pin 外部 USIM 卡座参考电路图	
冬	17:	收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序	30
图	18:	网络状态指示参考电路	31
图	19:	射频天线参考电路	33
图	20:	两层 PCB 板微带线结构	33
图	21:	两层 PCB 板共面波导结构	34
图	22:	四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第三层)	34
图	23:	四层 PCB 板共面波导结构(参考地为第四层)	34
图	24:	顶部和侧面尺寸图(单位: mm)	40
图	25:	模块底视尺寸图(底视图,单位: mm)	41
图	26:	推荐封装(单位: mm)	42
图	27:	模块俯视图	43
图	28:	模块底视图	43
冬	29:	推荐的回流焊温度曲线	45
冬	30:	卷带尺寸(单位: mm)	46
图	31:	卷盘尺寸(单位: mm)	47



1 引言

本文档定义了 BC260Y-CN 模块及其与客户应用连接所需的空中接口和硬件接口。

本文档可以帮助客户快速了解 BC260Y-CN 模块的硬件接口规范、电气特性、机械规范以及其他相关信息。通过此文档的帮助,结合移远通信的应用手册和用户指导书,客户可以快速将 BC260Y-CN 模块应用于无线应用场景中。



1.1. 安全须知

通过遵循以下安全原则,可确保个人安全并有助于保护产品和工作环境免遭潜在损坏。产品制造商需要将如下的安全须知传达给终端用户,并将所述安全须知体现在终端产品的用户手册中。移远通信不会对用户因未遵守这些安全规则或错误使用产品而产生的后果承担任何责任。



道路行驶,安全第一! 开车时请勿使用手持移动终端设备,即使其有免提功能。请 先停车,再打电话!



登机前请关闭移动终端设备。在飞机上禁止开启移动终端的无线功能,以防止对飞机通讯系统的干扰。忽略该提示项可能会影响飞行安全,甚至触犯法律。



在医院或健康看护场所,请注意是否有移动终端设备使用限制。射频干扰可能会导致医疗设备运行失常,因此可能需要关闭移动终端设备。



移动终端设备并不保障在任何情况下都能进行有效连接,例如在设备欠费或(U)SIM卡无效时。在紧急情况下遇到上述情况时,请使用紧急呼叫功能,同时请保证设备开机并且位于信号强度足够的区域。



移动终端设备在开机时会接收和发射射频信号。当靠近电视、收音机、电脑或者其他电子设备时都会产生射频干扰。



请将移动终端设备远离易燃气体。当靠近加油站、油库、化工厂或爆炸作业场所时,请关闭移动终端设备。在任何有潜在爆炸危险的场所操作电子设备都有安全隐患。



2 综述

BC260Y-CN 是一款高性能且功耗低的 NB-IoT 系列模块。通过 NB-IoT 无线电通信协议 (3GPP Rel-13 和 3GPP Rel-14) ,BC260Y-CN 模块可与网络运营商的基础设备建立通信。

BC260Y-CN 模块支持的频段如下表所示:

表 1: BC260Y-CN 支持的频段

网络制式	频段
H-FDD	B3/B5/B8

BC260Y-CN 模块采用 LCC 贴片封装,并具有 17.7 mm × 15.8 mm × 2.0 mm 的紧凑尺寸,能最大限度地满足终端设备对小尺寸模块产品的需求,并为客户提供可靠的连接方式。

BC260Y-CN 提供多种外部接口(串口、ADC 及 USIM 等)和协议栈(UDP/TCP/LwM2M/MQTT*等),同时也支持中国移动 OneNET、中国电信 IoT、华为 OceanConnect 以及阿里云*等物联网云平台,因而成为 IoT 应用领域的理想选择,常被用于无线抄表、共享单车、智能停车、智慧城市、安防、资产追踪、智能家电、可穿戴设备、农业和环境监测等以及其它诸多行业,以提供完善的短信*和数据传输服务。

该模块完全符合欧盟 RoHS 标准。

备注

"*"表示正在开发中。



2.1. 主要性能

下表详细描述了 BC260Y-CN 模块的主要性能。

表 2: 模块主要性能

参数	说明
供电	● 供电电压范围: 2.2~4.5 V● 典型供电电压: 3.3 V
省电	PSM 下典型耗流: 800 nA
频段	● B3/B5/B8
发射功率	● 23 dBm ±2 dB
USIM 接口	● 支持 1.8/3.0 V USIM 卡
串口	主串口: ■ 用于 AT 命令传送和数据传输 ■ 用于本地软件升级 调试串口: ■ 用于软件调试,获取底层日志
网络协议特性	UDP/TCP/LwM2M/SNTP/CoAP*/MQTT*/TLS*/HTTP*/HTTPS*
物联网云平台	 ● 中国移动 OneNET ● 中国电信 IoT ● 华为 OceanConnect ● 阿里云*
短信*	● Text 和 PDU 模式
数据传输特性	● Multi-tone: 127 kbps(下行),159 kbps(上行)
AT 命令	● 3GPP TS 27.005 和 3GPP TS 27.007 定义的命令(3GPP Rel-13/Rel-14), 以及移远通信新增的 AT 命令
固件升级	● 通过主串口或 DFOTA 升级
RTC	● 支持
物理特征	● 尺寸: (17.7 ±0.15) mm × (15.8 ±0.15) mm × (2.0 ±0.2) mm ● 重量: 1.0 g ±0.2 g
温度范围	 正常工作温度: -35 ~ +75 °C ¹) 扩展工作温度: -40 ~ +85 °C ²) 存储温度: -40 ~ +90 °C



天线接口	•	50 Ω 特征阻抗
RoHS	•	所有器件完全符合欧盟 RoHS 标准

备注

- 1. 1) 表示当模块在此温度范围工作时,模块的相关性能满足 3GPP 标准要求。
- 2. ²⁾ 表示当模块在此温度范围工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备短信、数据传输等功能;不会出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。
- 3. "*"表示正在开发中。

2.2. 功能框图

下图为 BC260Y-CN 功能框图,阐述了如下主要功能:

- 射频部分
- 基带部分
- 电源管理
- 外围接口

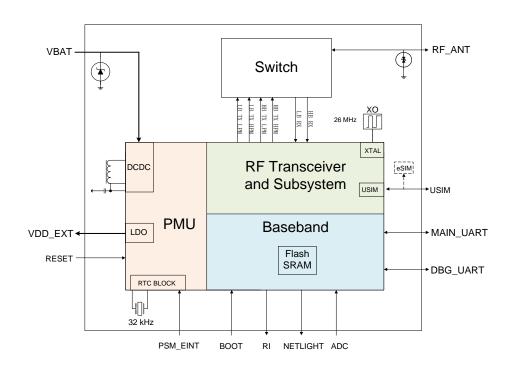


图 1: 功能框图



2.3. 开发板

移远通信提供一整套开发板,以便于测试和使用 BC260Y-CN 模块。所述开发板工具包括 TE-B 板、USB 线、天线和其他外设。更多详情,请参考*文档 [1]*。

3 应用接口

BC260Y-CN 模块共有 58 个引脚,其中 44 个为 LCC 引脚,其余 14 个为 LGA 引脚。后续章节详细阐述了模块的如下功能和接口:

- PSM
- 电源
- RESET
- BOOT
- PSM_EINT接口
- 串口
- USIM 接口
- ADC 接口
- RI 信号
- 网络状态指示*



3.1. 引脚分配

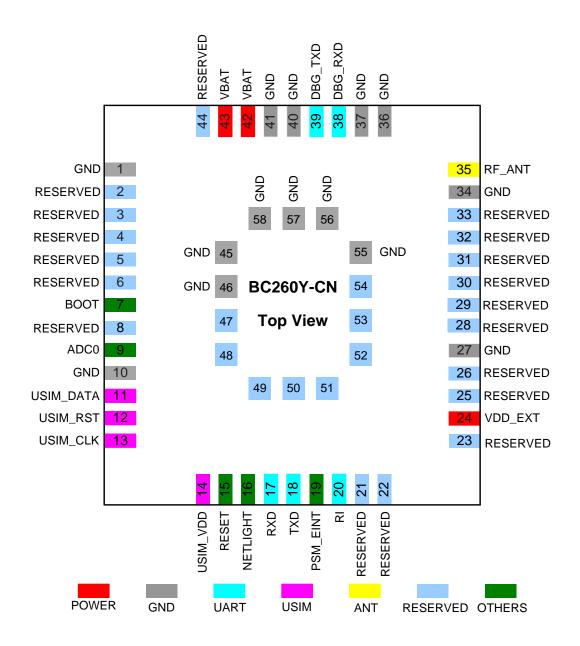


图 2: 引脚分配图

备注

请悬空所有预留的引脚。



3.2. 引脚描述

下表详细描述了 BC260Y-CN 模块的引脚定义。

表 3: I/O 参数定义

类型	描述
AI	模拟输入
AO	模拟输出
DI	数字输入
DO	数字输出
IO	双向端口
PI	电源输入
PO	电源输出

表 4: 引脚描述

电源					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
VBAT	42、43	PI	模块电源	Vmax = 4.5 V Vmin = 2.2 V Vnorm = 3.3 V	
VDD_EXT	24	РО	1.8 V 输出电源	Vnorm = 1.8 V	PSM 模式下无电压输出。 可为模块的上拉电路供电;不建议用于外部电路供电。
GND	1、10、27、 34、36、37、 40、41、45、 46、55~58		地		
BOOT 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注



			I.S. d. J. I.H. I.I. NIL. S					
ВООТ	7	DI	控制模块进入 下载模式	Vnorm =1.3 V	低电平有效			
复位接口								
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
RESET	15	DI	复位模块	Vnorm = 1.3 V	低电平有效			
PSM_EINT	PSM_EINT 接口							
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
PSM_EINT	19	DI	外部中断引脚; 从 PSM 唤醒模块	Vnorm = 1.3 V	下降沿有效			
网络状态指示	<u>*</u> *							
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
NETLIGHT	16	DO	网络状态指示	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 x VDD_EXT				
ADC 接口								
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
ADC0	9	AI	通用模数转换接口	采集的电压范围: 0~1.2 V				
主串口								
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
RXD	17	DI	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	V _{IL} max = 0.2 x VDD_EXT V _{IH} min = 0.7 x VDD_EXT	- 1.8 V 电压域			
TXD	18	DO	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 x VDD_EXT	- 1.0 V 电压线			
调试串口								
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			
DBG_RXD	38	DI	从 DTE 的串口接收 数据	V_{IL} max = 0.2 x VDD_EXT V_{IH} min = 0.7 x VDD_EXT	- 1.8 V 电压域			
DBG_TXD	39	DO	发送数据到 DTE 的 串口	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 x VDD_EXT	1.0 V 电压线			
振铃信号*								
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注			



RI	20	DO	振铃指示输出	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 x VDD_EXT	1.8 V 电压域
USIM 接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
USIM_VDD	14	DO	USIM 卡电源	Vnorm = 1.8/3.0 V	
USIM_RST	12	DO	USIM 卡复位信号	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 × USIM_VDD	_
USIM_DAT A	11	Ю	USIM 卡数据信号	V_{IL} max = 0.2 x USIM_VDD V_{IH} min = 0.7 x USIM_VDD V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 x USIM_VDD	_
USIM_CLK	13	DO	USIM 卡时钟信号	V_{OL} max = 0.45 V V_{OH} min = 0.7 × USIM_VDD	-
天线接口					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RF_ANT	35	Ю	RF 天线接口		50 Ω特性阻抗。
预留引脚					
引脚名	引脚号	I/O	描述	DC 特性	备注
RESERVED	2~6、8、 21~23、25、 26、28~33、 44、47~54		预留		保持悬空

备注

"*"表示正在开发中。



3.3. 工作模式

下表简述了模块的三种工作模式。

表 5: Modem 工作模式

模式	工作状态描述	工作状态描述		
	Connected	连接状态:模块处于活跃(Active)模式,所有功能正常可用,可以进行数据 发送和接收;模块在此模式下可切换到 Idle 模式。		
Modem 工作模式	Idle	空闲状态:模块处于浅睡眠(Light Sleep)或者深睡眠(Deep Sleep)模式,网络处于 DRX/eDRX 状态,寻呼窗口内可接收寻呼。模块在此模式下可切换至 Connected 或 PSM 模式。		
	PSM	省电状态:模块处于深睡眠(Deep Sleep)模式, CPU 掉电, 内部只有 RTC 工作; 网络处于非连接状态, 无法接收下行数据; 模块在此模式下可切换至 Connected 模式。		

备注

上述 modem 的工作状态对应的休眠层级实现前提是假定系统其他任务都处于允许休眠的情况下。实际上,系统休眠综合了所有当前任务的状态进行投票,并根据投票结果来决定进入具体层级的休眠。



3.4. 省电模式(PSM)

模块在 PSM 下耗流极低(典型耗流: 800 nA)。PSM 的主要目的是降低模块功耗,延长电池的供电时间。下图为模块在不同模式下的功耗示意图。

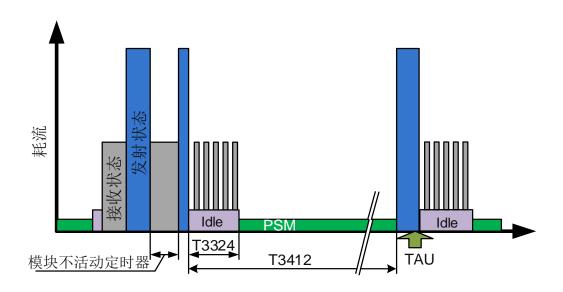


图 3: 功耗参考示意图

模块进入 PSM 的过程如下:模块在与网络端建立连接或进行跟踪区更新(TAU)时,网络会下发 T3324 和 T3412 定时器配置到模块,UE 在进入 Idle 模式后会启动 T3324 和 T3412 定时器。当 T3324 定时器超时后,模块进入 PSM。

模块在针对紧急业务进行连网或初始化公共数据网络(PDN)时,不能申请进入 PSM。

当模块处于 PSM 模式时,将停止连网活动,包括搜寻小区消息、小区重选等。但是 T3412 定时器(与周期性 TAU 更新相关)仍然继续工作。



如下任意一种方式可使模块从 PSM 退出:

- T3412 定时器超时后,模块将自动退出 PSM。
- 向模块发送一条 AT 指令,拉低 RXD,下降沿并发送上行数据可将模块从 PSM 唤醒。
- 拉低 PSM EINT,下降沿并发送上行数据可将模块从 PSM 唤醒,时序图如下:

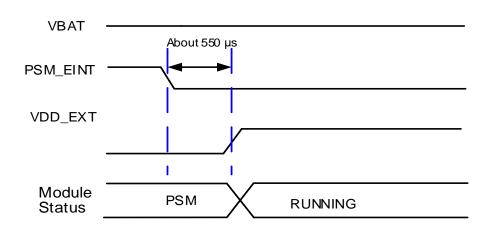


图 4: PSM 唤醒时序

3.5. 电源设计

3.5.1. 引脚介绍

BC260Y-CN 模块有 2 个 VBAT 引脚,用于连接外部电源。

如下表格描述了模块的 VBAT 引脚和地引脚。

表 6: 电源引脚

引脚名	引脚号	描述	最小值	典型值	最大值	单位
VBAT	42, 43	模块供电电源	2.2	3.3	4.5	V
GND	1、10、27、34、36、37、 40、41、45、46、55~58	地				

3.5.2. 供电参考电路

模块的电源设计对其性能至关重要。BC260Y-CN 模块可使用低静态电流输出能力达到 0.5 A 的 LDO 作为供电电源,也支持锂亚电池、锂锰电池供电。其电源输入电压范围为 2.2~4.5 V。模块在数传工作时,



必须确保电源跌落不低于模块最低工作电压 2.2 V, 否则模块会出现异常。

为了确保实现更好的电源供电性能,在靠近模块 VBAT 输入端,建议并联一个低 ESR(ESR = $0.7~\Omega$)的 100 μ F 的钽电容,以及 100 nF、100 pF 和 22 pF 滤波电容。同时,建议在靠近 VBAT 输入端增加一个 TVS 管以提高模块的浪涌电压承受能力。原则上,VBAT 走线越长,线越宽。VBAT 输入端参考电路如下图 所示:

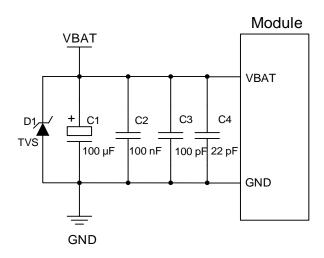


图 5: VBAT 输入端参考电路

3.6. 开机/关机

3.6.1. 开机

模块 VBAT 上电后,保持 RESET 及 BOOT 输入不被拉低,即可实现模块自动开机,开机时序图如下图所示:

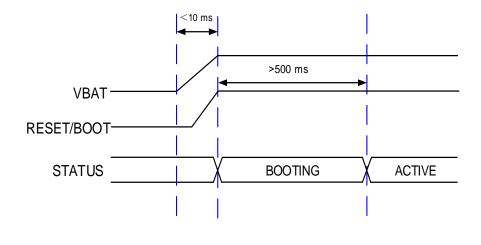


图 6: 开机时序



备注

- 1. VBAT 上电前电压须低于 0.7 V, 且上电时间需要保证在 10 ms 以内。
- 2. VBAT 上电后 RESET 及 BOOT 由于内部上拉,自动上升至高电平。

3.6.2. 关机

模块可以通过断开 VBAT 供电来实现关机,关机时序图如下图所示:

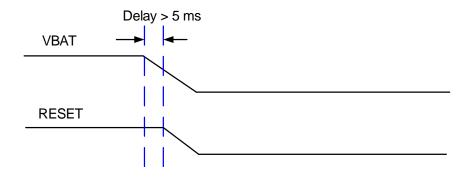


图 7: 关机时序

3.6.3. 复位模块

通过保持拉低 RESET 引脚至少 50 ms 可以使模块复位。

表 7: 复位引脚

引脚名称	引脚号	描述	复位引脚拉低时间
RESET	15	复位模块; 低电平有效。	≥ 50 ms



硬件复位参考电路如下图所示。推荐使用开集驱动电路来控制 RESET 引脚。

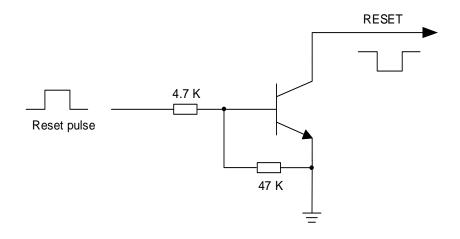


图 8: 开集驱动参考复位电路

客户也可以使用按键控制 RESET 引脚。

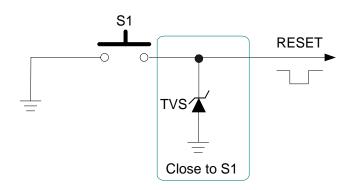


图 9: 按键复位参考电路

备注

若 RESET 引脚并接滤波电容, 电容容值不能高于 1 nF。

3.6.4. 下载模式

在系统复位或者上电开机过程中,保持 BOOT 引脚输入为低,模块会进入下载模式。

在下载模式下,可通过主串口下载固件。下载完成后需复位模块退出下载模式。



推荐使用按键控制 BOOT 引脚。

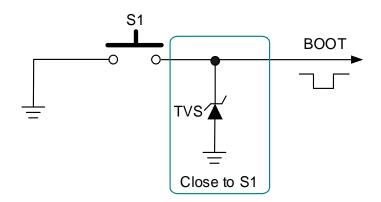


图 10: BOOT 参考电路

3.7. 串口

模块设有 2 个串口: 主串口和调试串口。模块作为 DCE(Data Communication Equipment),并按照 传统的 DCE-DTE(Data Terminal Equipment)方式连接。

表 8: 串口引脚定义

接口	引脚名称	引脚号	描述	备注
主串口	TXD	18	发送数据到 DTE 设备的 RXD 端	
	RXD	17	从 DTE 设备 TXD 端接收数据	
调试串口	DBG_RXD	38	从 DTE 的串口接收数据	1.8 V 电压域
	DBG_TXD	39	发送数据到 DTE 的串口	1.0 V
振铃信号	RI	20	振铃提示(DCE 有 URC 输出或者短消息接收时会发送信号通知 DTE); 更多详情,请参考 3.10 章节 振铃提示	

3.7.1. 主串口

主串口可用于 AT 命令传送和数据传输,支持的波特率默认为 115200 bps。其还可用于固件升级。

主串口有 PSM 唤醒功能,但需注意,需要先发送 AT 以唤醒模块,模块唤醒后再下发其他 AT 命令。



下图显示了 DCE 和 DTE 之间的连接示意图。

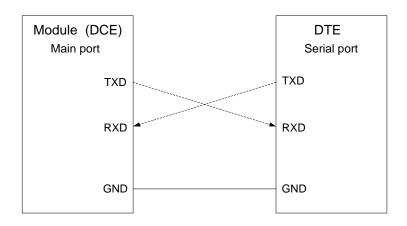


图 11: 主串口连接方式示意图

3.7.2. 调试串口

调试串口可以配合调试工具使用。客户可通过调试串口来查看底层日志信息,以进行软件调试。其默认波特率为 6 Mbps。如下为调试串口的参考设计:

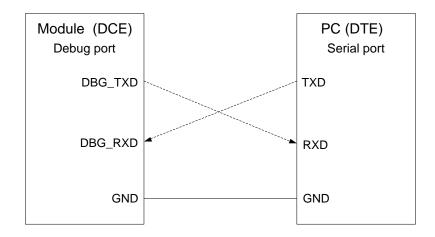


图 12: 调试串口参考设计



3.7.3. 串口应用

该模块的串口电压域为 1.8 V。若客户应用系统的电压域为 3.3 V,则需在模块和客户应用系统的串口连接中增加电平转换器。下图为使用电平转换芯片的参考电路设计:

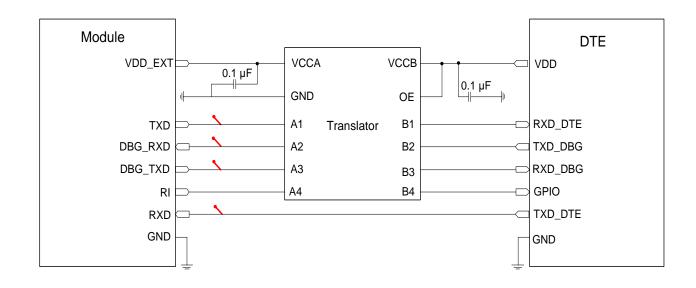


图 13: 电平转换参考电路(电平转换芯片)

另一种电平转换电路如下图所示。如下虚线部分的输入和输出电路设计可参考实线部分,但需注意连接方向。

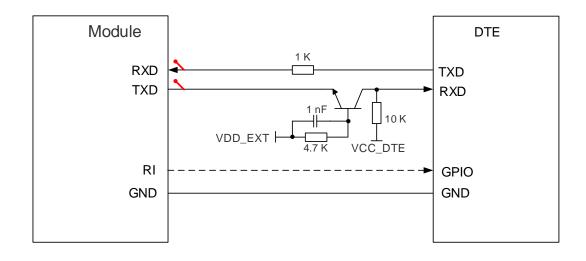


图 14: 电平转换参考电路(晶体管)



下图是标准 RS-232 接口和模块之间的连接示意图。客户需要确保电平转换芯片连接到模块的 I/O 电压为 1.8 V。

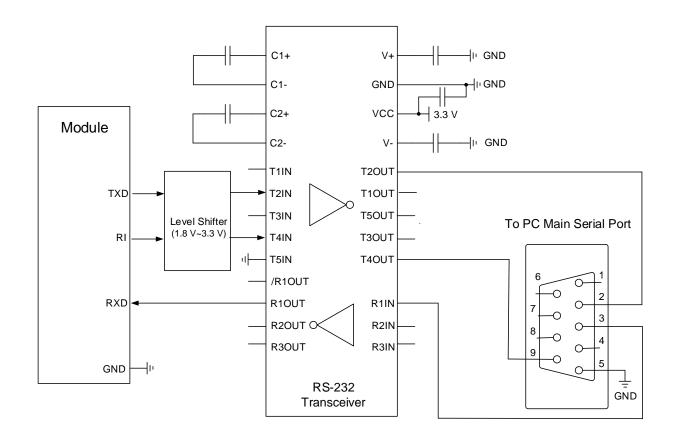


图 15: RS-232 接口匹配示意图

请访问供应商网站选择合适的 RS-232 电平转换芯片,如 http://www.maximintegrated.com 和 http://www.exar.com。

备注

- 1. 由于模块 RXD 的防灌电设计和 PSM 唤醒功能,所以 RXD 可以和 1.8 V~3.3 V 电压域的 DTE_TXD 直连。模块 RXD 建议不要经过电平转换,避免出现异常唤醒。
- 2. 晶体管电路解决方案不适合波特率超过 460 kbps 的应用。
- 3. "\"表示串口的测试点。建议保留 VBAT、BOOT 和 RESET 的测试点以在必要时方便进行固件升级和调试。
- 4. "*"表示正在开发中。



3.8. USIM 接口

BC260Y-CN 模块包含一个 USIM 接口,支持模块访问外部 USIM 卡。外部 USIM 卡通过模块内部的电源供电,支持 1.8/3.0 V 供电。

表 9: USIM 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述	备注
USIM_VDD	14	USIM 卡电源	当 3.0 V ≤ VBAT ≤ 4.5 V 时支持 1.8/3.0 V SIM 卡; 当 2.2 V ≤ VBAT < 3 V 时仅支持 1.8 V SIM 卡
USIM_CLK	13	USIM 卡时钟信号	
USIM_DATA	11	USIM 卡数据信号	
USIM_RST	12	USIM 卡复位信号	

下图是 6-pin 外部 USIM 卡座的参考设计。

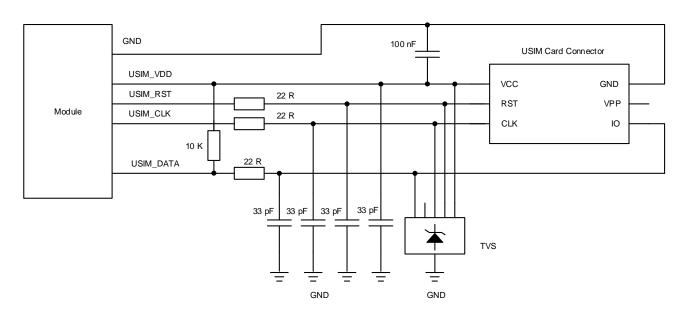


图 16: 6-pin 外部 USIM 卡座参考电路图

关于外部 USIM 卡座的选择,请访问网址 http://www.amphenol.com 和 http://www.molex.com。



在 USIM 接口的电路设计中,为确保外部 USIM 卡的良好性能并防止外部 USIM 卡被损坏,在电路设计中建议遵循以下设计原则:

- 外部 USIM 卡座靠近模块摆放,尽量保证外部 USIM 卡座信号线布线长度不超过 200 mm。
- 外部 USIM 卡座信号线布线远离 RF 走线和 VBAT 电源线。
- USIM_VDD 的去耦电容不超过 1 μF, 且电容应靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 为了防止 USIM_CLK 信号与 USIM_DATA 信号相互串扰,两者布线不能距离过近,并且在两条走 线之间需增加地屏蔽。此外,USIM RST 信号也需要地保护。
- 为确保良好的 ESD 防护性能,建议在外部 USIM 卡座的引脚增加 TVS 管。TVS 管寄生电容应不大于 50 pF,可以访问 http://www.onsemi.com 来选择合适的 TVS 器件。ESD 保护器件尽量靠近外部 USIM 卡座摆放,外部 USIM 卡座信号走线应先从外部 USIM 卡座连到 ESD 保护器件再从 ESD 保护器件连到模块。在模块和外部 USIM 卡之间需要串联 22 Ω 的电阻,从而抑制杂散 EMI、增强 ESD 防护。外部 USIM 卡的外围器件应尽量靠近外部 USIM 卡座摆放。
- 在 USIM_DATA、USIM_VDD、USIM_CLK 和 USIM_RST 线上并联 33 pF 电容用于滤除射频干扰。

3.9. ADC 接口

模块提供一路 12 位模数转换输入接口来测量电压值。

表 10: ADC 接口引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
ADC0	9	输入电压范围: 0~1.2 V

备注

ADC 引脚内部集成有 320 kΩ 下拉电阻, 在计算电阻分压关系时需要同时考虑该电阻。



3.10. RI 信号

当有短信接收或 URC 输出时,模块将通过 RI 引脚通知 DTE。

表 11: RI 信号状态

模块状态	RI信号状态
待机	高电平
短信	当收到短消息时,RI 输出低电平,持续时间 120 ms;变为高电平后开始输出数据
URC	当收到 URC 信息上报时,RI 输出低电平,持续时间 120 ms;变为高电平后开始输出数据

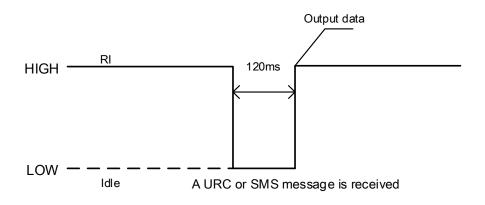


图 17: 收到 URC 信息或者短消息时 RI 时序

3.11. 网络状态指示*

NETLIGHT 信号可以用来指示模块的网络状态。下表示出了 NETLIGHT 引脚的不同电平状态所指示的模块工作状态:

表 12: NETLIGHT 的工作状态

NETLIGHT 电平状态	模块工作状态
持续低电平 (灯灭)	模块没有运行或模块处于 Idle/PSM 状态
高电平 64 ms (灯亮) / 低电平 800 ms (灯灭)	模块处于搜网状态
高电平 64 ms (灯亮) / 低电平 2000 ms (灯灭)	模块已连接到网络



网络状态指示灯的参考连接电路如下图所示:

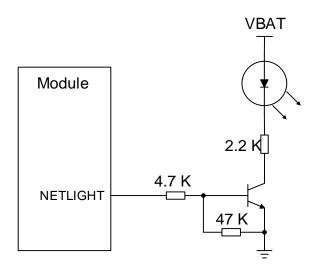


图 18: 网络状态指示参考电路



4 天线接口

引脚 35 是模块的 RF 天线接口。RF 天线端口的阻抗为 50 Ω。

4.1. 引脚定义

表 13: RF 天线引脚定义

引脚名称	引脚号	描述
RF_ANT	35	RF 天线接口
GND	34、36、37	地

4.2. 工作频率

表 14: 模块工作频率

频段	接收频率	发射频率
B3	1805~1880 MHz	1710~1785 MHz
B5	869~894 MHz	824~849 MHz
B8	925~960 MHz	880~915 MHz



4.3. 射频天线参考电路

对于天线接口的外围电路设计,为了能够更好地调节射频性能,建议预留 π 型匹配电路, π 型匹配电路元件应尽量靠近天线放置,且需要根据实际情况选贴。默认情况下,C1、C2 不贴,只在 R1 贴 0 Ω 电阻。

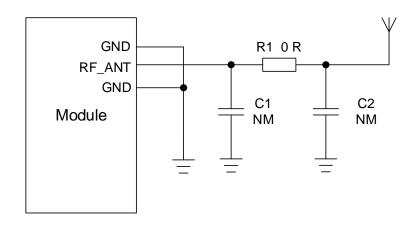


图 19: 射频天线参考电路

BC260Y-CN 模块提供了一个 RF 焊盘接口供连接外部天线。BC260Y-CN 模块 RF 接口两侧都有接地焊盘,以达到更好接地效果。

4.4. 射频信号线 Layout 参考指导

对于用户 PCB 而言,所有的射频信号线的特性阻抗应控制在 50 Ω 。一般情况下,射频信号线的阻抗 由材料的介电常数、走线宽度(W)、对地间隙(S)、以及参考地平面的高度(H)决定。通常采用微带线与共面 波导两种方式来控制 PCB 特性阻抗。为了体现设计原则,下面几幅图展示了阻抗线控制为 50 Ω 时微带线 以及共面波导的结构设计。

● 微带线完整结构

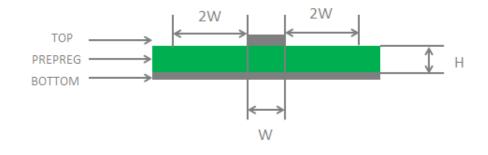


图 20: 两层 PCB 板微带线结构



● 共面波导完整结构

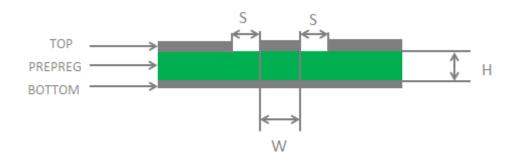


图 21: 两层 PCB 板共面波导结构

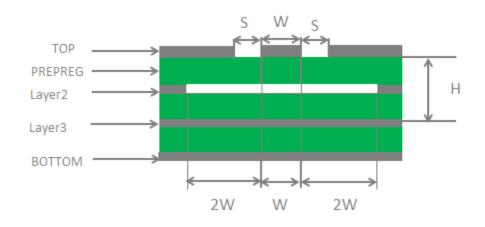


图 22: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第三层)

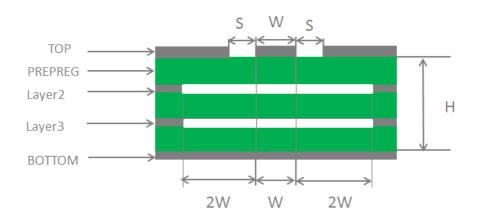


图 23: 四层 PCB 板共面波导结构 (参考地为第四层)



在射频天线接口的电路设计中,为了确保射频信号的良好性能与可靠性,建议遵循以下设计原则:

- 应使用阻抗模拟计算工具对射频信号线进行精确的 50 Ω 阻抗控制。
- 与射频引脚相邻的 GND 引脚不做热焊盘,要与地充分接触。
- 射频引脚到 RF 连接器之间的距离应尽量短;同时避免直角走线,建议的走线夹角为 135°。
- 建立连接器件封装时,要注意信号脚和地需保持一定距离。
- 射频信号线参考的地平面应完整;在信号线和参考地周边增加一定量的地孔可以帮助提升射频性能;地孔和信号线之间的距离应至少为2倍线宽(2×W)。
- 射频信号线必须远离干扰源,避免和相邻层任何信号线交叉或平行。

更多关于射频 Layout 的说明,请参考文档 [2]。

4.5. 天线要求

下面表格罗列了对 NB-IoT 天线的要求。

表 15: 天线插入损耗要求

频段	损耗
B5/B8	插入耗损: < 1 dB
B3	插入耗损: < 1.5 dB

表 16: 天线参数要求

参数	要求
频率	B3/B5/B8
VSWR	≤ 2
效率	> 30%
最大输入功率(W)	50
输入阻抗(Ω)	50



4.6. RF 输出功率

表 17: 模块传导功率

频段	最大值	最小值
В3	23 dBm ±2 dB	< -40 dBm
B5	23 dBm ±2 dB	< -40 dBm
B8	23 dBm ±2 dB	< -40 dBm

4.7. RF 接收灵敏度

表 18: 单传下的 RF 传导灵敏度(吞吐量≥95%)

频段	接收灵敏度	3GPP 标准
B3	-115 dBm	-107.5 dBm
B5	-115 dBm	-107.5 dBm
B8	-115 dBm	-107.5 dBm

表 19: 128 次重传下的 RF 传导灵敏度(吞吐量 ≥ 95%)

频段	接收灵敏度
B3	-130 dBm
B5	-130 dBm
B8	-130 dBm



5 电气性能和可靠性

5.1. 工作和存储温度

下表所示为模块工作和存储温度范围。

表 20: 工作和存储温度范围

参数	最小	典型	最大	单位
正常工作温度 1)	-35	+25	+75	°C
扩展工作温度 2)	-40		+85	°C
存储温度	-40		+90	°C

备注

- 1. ¹⁾表示当模块在此温度范围工作时,模块的相关性能满足 **3GPP** 标准要求。
- 2. ②表示当模块在此温度范围工作时,模块仍能保持正常工作状态,具备短信、数据传输等功能,不会 出现不可恢复的故障;射频频谱、网络基本不受影响。仅个别指标如输出功率等参数的值可能会超 出 3GPP 标准的范围。当温度返回至正常工作温度范围时,模块的各项指标仍符合 3GPP 标准。

5.2. 耗流

表 21: 模块耗流 (3.3 V VBAT 供电)

参数	模式	描述	最小值	平均值	最大值	单位
	PSM	Deep Sleep		8.0		μΑ
I _{VBAT}	Idle	eDRX = 40.96 s, PTW = 10.24 s, ECL = 0		38		μΑ



	DRX = 1.28 s, ECL = 0		220		μΑ
	DRX = 2.56 s, ECL = 0		110		μΑ
		В3	100	280	mA
	射频发射状态, 23 dBm	B5	90	260	mA
		B8	95	270	mA
		В3	40	100	mA
	射频发射状态,12 dBm	B5	32	80	mA
Active@		B8	35	85	mA
Single-tone(3.75 kHz/15 kHz)	射频发射状态,0 dBm	В3	24	50	mA
		B5	19	40	mA
		B8	19	40	mA
		В3		28	mA
	射频接收状态	B5		28	mA
Active @ Multi-tone (15 kHz)		B8		28	mA
		В3	65	260	mA
	射频发射状态,23 dBm	B5	55	240	mA
		B8	58	250	mA

备注

上表所列均为移远通信实验室仪器测试所得数据。

5.3. 静电防护

在模块应用中,由于人体静电、微电子间带电摩擦等产生的静电会通过各种途径放电给模块,可能会对模块造成一定的损坏,因此 ESD 防护应该受到重视。在研发、生产组装和测试等过程中,尤其在产品设计中,均应采取 ESD 防护措施。例如,在电路设计的接口处以及易受静电放电损伤或影响的点,应增加防静电保护,生产中应佩戴防静电手套等。



下表为模块引脚的 ESD 耐受电压情况。

表 22: ESD 性能参数 (温度: 25 ℃,湿度: 45%)

测试点	接触放电	空气放电	单位
VBAT、GND	±5	±10	kV
天线接口	±5	±10	kV
其他接口	±0.5	±1	kV



6 机械尺寸

该章节描述了模块的机械尺寸,所有的尺寸单位为毫米。所有未标注公差,其大小均为±0.05 mm。

6.1. 模块机械尺寸

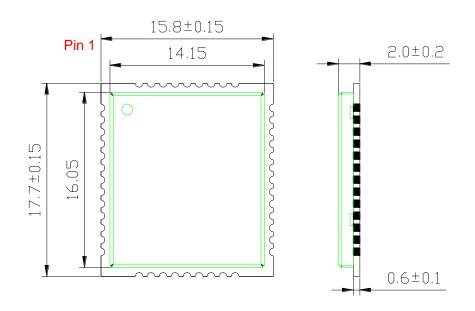


图 24: 顶部和侧面尺寸图(单位: mm)



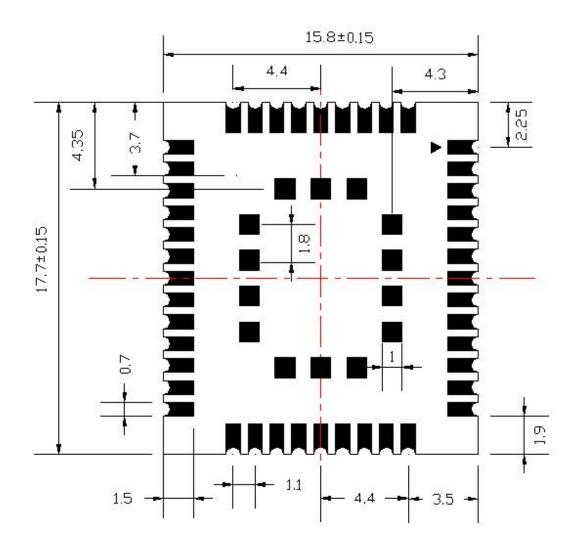


图 25: 模块底视尺寸图(底视图,单位: mm)

备注

移远通信 BC260Y-CN 模块的平整度符合 JEITA ED-7306 标准要求。



6.2. 推荐封装

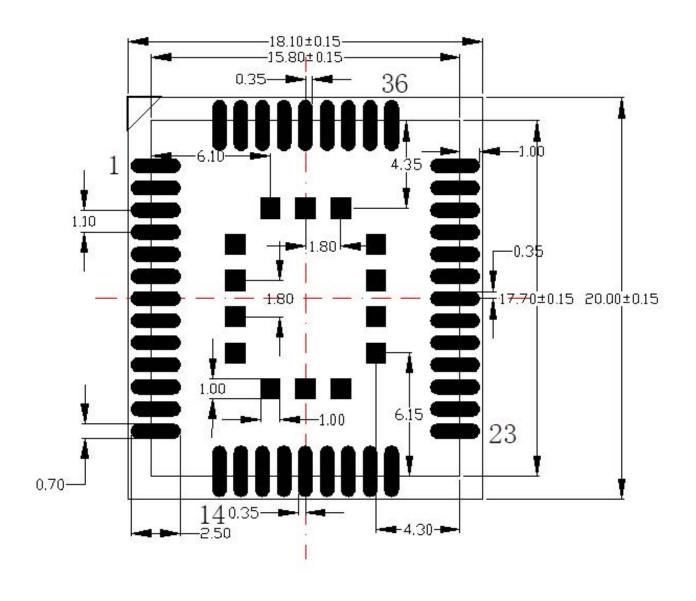


图 26: 推荐封装 (单位: mm)

备注

为方便后续焊接维修,建议模块与 PCB 板上其他元器件之间距离至少为 3 mm。



6.3. 模块俯视图/底视图



图 27: 模块俯视图

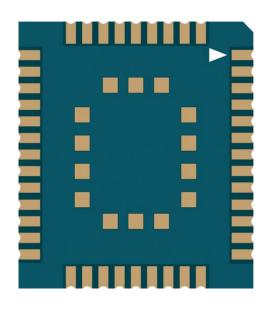


图 28: 模块底视图

备注

如上为 BC260Y-CN 模块的设计效果图。实际的产品外观和标签信息,请参照移远通信的模块实物。

7 存储、生产和包装

7.1. 存储

BC260Y-CN 以真空密封袋的形式出货。模块的湿度敏感等级为 3 (MSL 3), 其存储需遵循如下条件:

- 1. 推荐存储条件: 温度 23 ±5 °C, 且相对湿度为 35%~60%。
- 2. 在推荐存储条件下,模块可在真空密封袋中存放 12 个月。
- 3. 在温度为 23 ±5 °C、相对湿度低于 60%的车间条件下,模块拆封后的车间寿命为 24 小时。在此条件下,可直接对模块进行回流生产或其他高温操作。否则,需要将模块存储于相对湿度小于 10%的环境中(例如,防潮柜)以保持模块的干燥。
- 4. 若模块处于如下条件,需要对模块进行预烘烤处理以防止模块吸湿受潮再高温焊接后出现的 PCB 起泡、裂痕和分层:
 - 存储温湿度不符合推荐存储条件;
 - 模块拆封后未能根据以上第3条完成生产或存放;
 - 真空包装漏气、物料散装;
 - 模块返修前。
- 5. 模块的烘烤处理:
 - 需要在 120 ±5 °C 条件下高温烘烤 8 小时;
 - 二次烘烤的模块须在烘烤后 24 小时内完成焊接,否则仍需在干燥箱内保存。

备注

模块的包装无法承受高温烘烤。因此在模块烘烤之前,请移除模块包装并放置在耐高温器具上。如果只需要短时间的烘烤,请参考《IPC/JEDEC J-STD-033》规范。



7.2. 生产焊接

用印刷刮板在网板上印刷锡膏,使锡膏通过网板开口漏印到 PCB 上,印刷刮板力度需调整合适。为保证模块印膏质量,BC260Y-CN 模块焊盘部分对应的钢网厚度推荐为 0.15~0.18 mm。详细信息请参考*文档* [4]。

推荐的回流焊温度为 238~246 ℃,最高不能超过 246 ℃。为避免模块因反复受热而损坏,强烈推荐客户在完成 PCB 板第一面的回流焊之后再贴模块。推荐的炉温曲线图(无铅 SMT 回流焊)和相关参数如下图表所示:

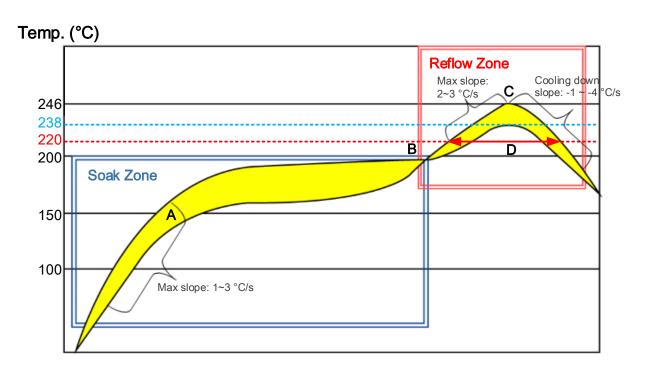


图 29: 推荐的回流焊温度曲线

表 23: 推荐的炉温测试控制要求

项目	推荐值
吸热区(Soak Zone)	
最大升温斜率	1~3 °C/s
恒温时间(A和B之间的时间: 150~200 ℃期间)	70~120 s
回流焊区(Reflow Zone)	
最大升温斜率	2~3 °C/s



回流时间(D: 超过 220°C 的期间)	45~70 s
最高温度	238~246 °C
冷却降温斜率	-1 ~ -4 °C/s
回流次数	
最大回流次数	1次

备注

- 1. 在生产焊接或者其他可能直接接触移远通信模块的过程中,不得使用任何有机溶剂(如酒精,异丙醇, 丙酮,三氯乙烯等)擦拭模块屏蔽罩;否则可能会造成屏蔽罩生锈。
- 2. 移远通信洋白铜镭雕屏蔽罩可满足: 12 小时中性盐雾测试后,镭雕信息清晰可辨识,二维码可扫描 (可能会有白色锈蚀)。

7.3. 包装

BC260Y-CN 模块采用卷带包装,并用真空密封袋将其封装。建议在实际生产使用的时候再打开真空包装。

每个卷带包含 250 个 BC260Y-CN 模块, 卷盘直径为 330 毫米。具体规格如下:

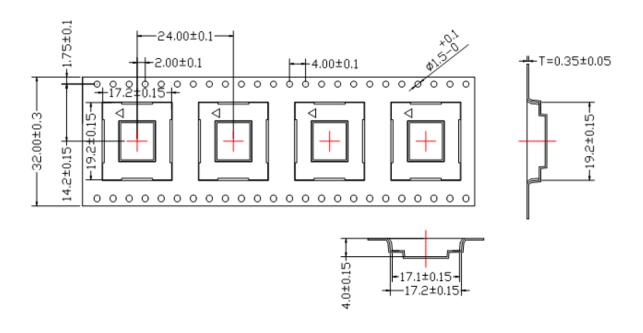


图 30: 卷带尺寸(单位: mm)



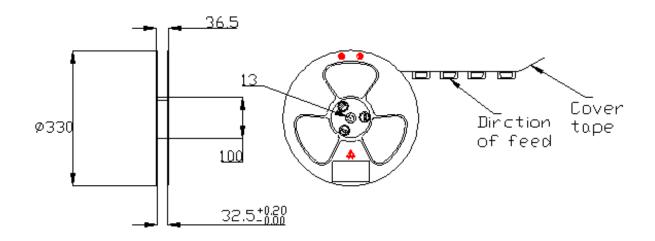


图 31: 卷盘尺寸 (单位: mm)



8 附录 A 参考文档及术语缩写

表 24:参考文档

序号	文档名称	备注
[1]	Quectel_BC260Y-CN-TE-B_用户指导	BC260Y-CN-TE-B 用户指导
[2]	Quectel_射频 LAYOUT_应用指导	Quectel 射频 LAYOUT 应用指导
[3]	Quectel_BC260Y-CN_AT_Commands_Manual	BC260Y-CN AT 命令手册
[4]	Quectel_模块 SMT 应用指导	移远通信模块贴片应用指导

表 25: 术语缩写

缩写	描述
ADC	Analog-to-Digital Converter
DCE	Data Communications Equipment (typically module)
DTE	Data Terminal Equipment (typically computer or external controller)
DTLS	Datagram Transport Layer Security
EMI	Electromagnetic Interference
ESD	Electrostatic Discharge
FTP	File Transfer Protocol
H-FDD	Half Frequency Division Duplex
HTTP	Hyper Text Transfer Protocol
HTTPS	Hyper Text Transfer Protocol over Secure Socket Layer
I/O	Input/Output
kbps	Kilobits Per Second



LED	Light Emitting Diode
Li-MnO2	Lithium-manganese Dioxide
Li-2S	Lithium Sulfur
LTE	Long Term Evolution
LwM2M	Lightweight M2M
MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
NB-loT	Narrowband Internet of Things
PCB	Printed Circuit Board
PDU	Protocol Data Unit
PPP	Point-to-Point Protocol
PSM	Power Save Mode
RF	Radio Frequency
RTC	Real Time Clock
RXD	Receive Data
SMS	Short Message Service
SSL	Secure Sockets Layer
TCP	Transmission Control Protocol
TE	Terminal Equipment
TXD	Transmitting Data
UART	Universal Asynchronous Receiver & Transmitter
UDP	User Datagram Protocol
URC	Unsolicited Result Code
USIM	(Universal) Subscriber Identification Module
VSWR	Voltage Standing Wave Ratio
Vmax	Maximum Voltage Value



Vnorm	Normal Voltage Value
Vmin	Minimum Voltage Value
V _{IH} max	Maximum Input High Level Voltage Value
V _{IH} min	Minimum Input High Level Voltage Value
V _{IL} max	Maximum Input Low Level Voltage Value
V _{IL} min	Minimum Input Low Level Voltage Value
V _I max	Absolute Maximum Input Voltage Value
V _I norm	Absolute Normal Input Voltage Value
V _I min	Absolute Minimum Input Voltage Value
V _{OH} max	Maximum Output High Level Voltage Value
V _{OH} min	Minimum Output High Level Voltage Value
V _{OL} max	Maximum Output Low Level Voltage Value
V _{OL} min	Minimum Output Low Level Voltage Value